주석

제 51 기 분기: 2019년 9월 30일 현재

제 50 기 : 2018년 12월 31일 현재

삼성전자주식회사와 그 종속기업

1. 일반적 사항:

가. 연결회사의 개요

삼성전자주식회사(이하 "회사")는 1969년 대한민국에서 설립되어 1975년에 대한민국의 증권거래소에 상장하였습니다. 회사 및 종속기업(이하 삼성전자주식회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 사업은 CE부문, IM부문, DS부문과 Harman부문으로 구성되어 있습니다. CE(Consumer Electronics) 부문은 디지털 TV, 모니터, 에어컨 및 냉장고 등의 사업으로 구성되어 있고, IM(Information technology & Mobile communications) 부문은 휴대폰, 통신시스템, 컴퓨터 등의 사업으로 구성되어 있으며, DS(Device Solutions) 부문은 메모리 반도체, Foundry, System LSI 등의 반도체

사업과 OLED 및 LCD 패널 등의 디스플레이(DP) 사업으로 구성되어 있습니다. Harman부문은 전장부품사업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점 소재지는 경기도 수원시입니다.

기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배회사인 회사는 삼성디스플레이㈜ 및 Samsung Electronics America, Inc.(SEA) 등 246개의 종속기업(주석 1. 나 참조)을 연결대 상으로 하고, 삼성전기㈜ 등 43개 관계기업과 공동기업을 지분법적용대상으로 하여 연결재무제표를 작성하였습니다.

나. 종속기업 현황

보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Electronics America, Inc.(SEA)	전자제품 판매	100.0
	NeuroLogica Corp.	의료기기 생산 및 판매	100.0
	Dacor Holdings, Inc.	Holding Company	100.0
	Dacor, Inc.	가전제품 생산 및 판매	100.0
	Dacor Canada Co.	가전제품 판매	100.0
	EverythingDacor.com, Inc.	가전제품 판매	100.0
	Distinctive Appliances of California, Inc.	가전제품 판매	100.0
	Samsung HVAC America, LLC	에어컨공조 판매	100.0
	SmartThings, Inc.	스마트홈기기 판매	100.0
	Samsung Oak Holdings, Inc.(SHI)	Holding Company	100.0
	Joyent, Inc.	nc. 클라우드서비스	
	Stellus Technologies, Inc. 반도체 시스템 생산 및 판		100.0
	Prismview, LLC	LED 디스플레이 생산 및 판매	100.0
미주	Samsung Semiconductor, Inc.(SSI)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Canada, Inc.(SECA)	전자제품 판매	100.0
	AdGear Technologies Inc.	디지털광고 플랫폼	100.0
	Viv Labs, Inc.	인공지능 서비스	100.0
	SigMast Communications Inc.	문자메시지 개발	100.0
	RT SV CO-INVEST, LP	벤처기업 투자	99.9
	Samsung Research America, Inc(SRA)	R&D	100.0
	Samsung Next LLC(SNX)	Holding Company	100.0
	Samsung Next Fund LLC(SNXF)	신기술사업자, 벤처기업 투자	100.0
	Samsung International, Inc.(SII)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Mexicana S.A. de C.V(SAMEX)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Austin Semiconductor LLC.(SAS)	반도체 생산	100.0
	Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V.(SEM)	전자제품 판매	100.0
	SEMES America, Inc.	반도체 장비 서비스	100.0

^(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV (SEDAM)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc.(SEMI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A.(SELA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Venezuela, C.A.(SEVEN)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronica Colombia S.A.(SAMCOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Panama. S.A.(SEPA)	컨설팅	100.0
	Samsung Electronica da Amazonia Ltda.(SEDA)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Argentina S.A.(SEASA)	마케팅 및 서비스	100.0
	Samsung Electronics Chile Limitada(SECH)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Peru S.A.C.(SEPR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Home Appliances America, LLC (SEHA)	가전제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems, Inc.	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Connected Services, Inc.	Connected Service Provider	100.0
미주	Harman Connected Services Engineering Corp.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services South America S.R.L.	Connected Service Provider	100.0
	Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 생산, 판매	100.0
	Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 생산	100.0
	Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Financial Group LLC	Management Company	100.0
	Harman International Industries Canada Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman International Industries, Inc.	Holding Company	100.0
	Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Investment Group, LLC	Financing Company	100.0
	Harman KG Holding, LLC	Holding Company	100.0
	Harman Professional, Inc.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Red Bend Software Inc.	소프트웨어 디자인	100.0
	Beijing Integrated Circuit Industry International Fund, L.P	벤처기업 투자	61.4
	China Materialia New Materials 2016 Limited Partnership	벤처기업 투자	99.0
	Zhilabs Inc.	네트워크Solution 판매	100.0

^(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Electronics (UK) Ltd.(SEUK)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics(London) Ltd.(SEL)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Holding GmbH(SEHG)	Holding Company	100.0
	Samsung Semiconductor Europe GmbH(SSEG)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics GmbH(SEG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Iberia, S.A.(SESA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics France S.A.S(SEF)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.(SEH)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o.(SECZ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Italia S.P.A.(SEI)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Logistics B.V.(SELS)	물류	100.0
	Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Slovakia s.r.o.(SDSK)	DP 임가공	100.0
	Samsung Electronics Romania LLC(SEROM)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o(SEPOL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Portuguesa S.A.(SEP)	전자제품 판매	100.0
유럽/CIS	Samsung Electronics Nordic Aktiebolag(SENA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Semiconductor Europe Limited(SSEL)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung Electronics Austria GmbH(SEAG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Switzerland GmbH(SESG)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Slovakia s.r.o(SESK)	CTV/모니터 생산	100.0
	Samsung Electronics Baltics SIA(SEB)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. (SEEH)	Holding Company	100.0
	Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o (SEPM)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Greece S.M.S.A(SEGR)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE)	에어컨공조 판매	100.0
	Samsung Nanoradio Design Center(SNDC)	R&D	100.0
	Samsung Denmark Research Center ApS(SDRC)	R&D	100.0
	Samsung Cambridge Solution Centre Limited(SCSC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Overseas B.V.(SEO)	전자제품 판매	100.0

^(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	AKG Acoustics GmbH	오디오제품 생산, 판매	100.0
	AMX UK Limited	오디오제품 판매	100.0
	Arcam Limited	Holding Company	100.0
	A&R Cambridge Limited	오디오제품 판매	100.0
	Duran Audio B.V.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive UK Limited	오디오제품 생산	100.0
	Harman Becker Automotive Systems GmbH	오디오제품 생산, 판매, R&D	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Belgium SA	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services AB.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Finland Oy	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services GmbH	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Limited	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services Poland Sp.zoo	Connected Service Provider	100.0
	Harman Connected Services UK Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Consumer Nederland B.V.	오디오제품 판매	100.0
03/00	Harman Deutschland GmbH	오디오제품 판매	100.0
유럽/CIS	Harman Finance International GP S.a.r.l	Holding Company	100.0
	Harman France SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Holding Gmbh & Co. KG	Management Company	100.0
	Harman Hungary Financing Ltd.	Financing Company	100.0
	Harman Inc. & Co. KG	Holding Company	100.0
	Harman International Estonia OU	R&D	100.0
	Harman International Industries Limited	오디오제품 판매 등	100.0
	Harman International Romania SRL	R&D	100.0
	Harman Finance International, SCA	Financing Company	100.0
	Harman International s.r.o	오디오제품 생산	100.0
	Harman International SNC	오디오제품 판매	100.0
	Harman Management GmbH	Holding Company	100.0
	Harman Professional Kft	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Martin Manufacturing (UK) Ltd	오디오제품 생산	100.0
	Harman Professional Denmark ApS	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Professional France SAS	오디오제품 판매	100.0
	Red Bend Software Ltd.	소프트웨어 디자인	100.0
	Red Bend Software SAS	소프트웨어 디자인	100.0
	Studer Professional Audio GmbH	오디오제품 판매, R&D	100.0

^(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Zhilabs, S.L.	네트워크Solution 개발, 판매	100.0
C 21 (010	FOODIENT LTD.	R&D	100.0
	Samsung Electronics Rus Company LLC(SERC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Ukraine Company LLC(SEUC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Rus LLC(SRR)	R&D	100.0
유럽/CIS	Samsung Electronics Central Eurasia LLP(SECE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd(SECC)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Rus Kaluga LLC(SERK)	CTV 생산	100.0
	Harman Connected Services OOO	Connected Service Provider	100.0
	Harman RUS CIS LLC	오디오제품 판매	100.0
	Samsung Electronics West Africa Ltd.(SEWA)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics East Africa Ltd.(SEEA)	마케팅	100.0
	Samsung Gulf Electronics Co., Ltd.(SGE)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Egypt S.A.E(SEEG)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung Electronics Israel Ltd.(SEIL)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L(SETN)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd.(SEPAK)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd.(SSA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. (SSAP)	CTV/모니터 생산	100.0
중동 및	Samsung Electronics Turkey(SETK)	전자제품 판매	100.0
아프리카	Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd.(SIRC)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Levant Co.,Ltd.(SELV)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Maghreb Arab(SEMAG)	전자제품 판매	100.0
	Global Symphony Technology Group Private Ltd.	Holding Company	100.0
	Harman Connected Services Morocco	Connected Service Provider	100.0
	Harman Industries Holdings Mauritius Ltd.	Holding Company	100.0
	iOnRoad Technologies Ltd	R&D	100.0
	Red Bend Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Towersec Ltd.	R&D	100.0
	Corephotonics Ltd.	R&D	100.0

^(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Japan Corporation(SJC)	반도체/DP 판매	100.0
	Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd.(SRJ)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Japan Co., Ltd.(SEJ)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd.(SDMA)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Medison India Private Ltd.(SMIN)	의료기기 판매	100.0
	Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd.(SEMA)	가전제품 생산	100.0
	Samsung Vina Electronics Co., Ltd.(SAVINA)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Asia Private Ltd.(SAPL)	전자제품 판매	100.0
	Samsung India Electronics Private Ltd.(SIEL)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited (SRI-Bangalore)	R&D	100.0
	Samsung Nepal Services Pvt, Ltd(SNSL)	서비스	100.0
	Samsung Display Noida Private Limited(SDN)	DP 생산	100.0
	Samsung Electronics Australia Pty. Ltd.(SEAU)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Electronics New Zealand Limited(SENZ)	전자제품 판매	100.0
	PT Samsung Electronics Indonesia(SEIN)	전자제품 생산 및 판매	100.0
10 17 10	PT Samsung Telecommunications Indonesia(STIN)	전자제품 판매 및 서비스	100.0
(중국제외)	Thai Samsung Electronics Co., Ltd.(TSE)	전자제품 생산 및 판매	91.8
	Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd(LSE)	마케팅	100.0
	Samsung Electronics Philippines Corporation(SEPCO)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Display Vietnam Co., Ltd.(SDV)	DP 생산	100.0
	Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd.(SME)	전자제품 판매	100.0
	Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited(SRBD)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.(SEV)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. (SEVT)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. (SEHC)	전자제품 생산 및 판매	100.0
	AMX Products And Solutions Private Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman International (India) Private Limited	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman International Industries PTY Ltd.	Holding Company	100.0
	Harman International Japan Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Singapore Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Martin Professional Pte. Ltd.	오디오제품 판매	100.0

^(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

지역	기업명	업종	지분율 (%)(*)
	Samsung Display Dongguan Co., Ltd.(SDD)	DP 생산	100.0
	Samsung Display Tianjin Co., Ltd.(SDT)	DP 생산	95.0
	Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd.(SEHK)	전자제품 판매	100.0
	Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd.(SSEC)	가전제품 생산	88.3
	Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd.(SSEC-E)	가전제품 생산	100.0
	Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.(SCIC)	전자제품 판매	100.0
	Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou (SRC-Guangzhou)	R&D	100.0
	Samsung Tianjin Mobile Development Center(SRC-Tianjin)	R&D	100.0
	Samsung R&D Institute China-Shenzhen(SRC-Shenzhen)	R&D	100.0
	Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd.(SESS)	반도체 임가공	100.0
	SEMES (XIAN) Co., Ltd.	반도체 장비 서비스	100.0
	Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.(SEHZ)	전자제품 생산	99.8
	Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd.(TSEC)	CTV/모니터 생산	91.2
	Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd.(SET)	전자제품 판매	100.0
	Beijing Samsung Telecom R&D Center(SRC-Beijing)	R&D	100.0
	Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.(TSTC)	통신제품 생산	90.0
ス コ	Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.(SSS)	반도체/DP 판매	100.0
중국	Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.(SESC)	전자제품 생산	100.0
	Samsung Suzhou Module Co., Ltd.(SSM)	DP 임가공	100.0
	Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.(SSL)	DP 생산	60.0
	Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd. (SSET)	통신제품 생산	100.0
	Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd.(SSCR)	R&D	100.0
	Samsung Electronics China R&D Center(SRC-Nanjing)	R&D	100.0
	Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(SCS)	반도체 생산	100.0
	Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd.(SSCX)	반도체/DP 판매	100.0
	Tianjin Samsung LED Co., Ltd.(TSLED)	LED 생산	100.0
	Harman (China) Technologies Co., Ltd.	오디오제품 생산	100.0
	Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd.	오디오제품 생산, R&D	100.0
	Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd.	오디오제품 판매	100.0
	Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd.	Connected Service Provider	100.0
	Harman Holding Limited	오디오제품 판매	100.0
	Harman International (China) Holdings Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0
	Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	오디오제품 판매, R&D	100.0

^(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

TICE	기업명	업종	지분율
지역	기합당 	100	(%)(*)
	삼성디스플레이㈜	DP 생산 및 판매	84.8
	에스유머티리얼스㈜	DP 부품 생산	50.0
	스테코㈜	반도체 부품 생산	70.0
	세메스㈜	반도체/FPD 장비 생산 및 판매	91.5
	삼성전자서비스㈜	전자제품 수리서비스	99.3
	삼성전자서비스씨에스㈜	서비스 콜센터	100.0
	삼성전자판매㈜	전자제품 판매	100.0
	삼성전자로지텍㈜	종합물류대행	100.0
	삼성메디슨㈜	의료기기 생산 및 판매	68.5
	㈜미래로시스템	반도체 S/W	99.9
	SVIC 21호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 22호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
 국내	SVIC 26호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
- 독대 	SVIC 27호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 28호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 29호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 32호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 33호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 37호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 40호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 42호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 43호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	SVIC 45호 신기술투자조합	신기술사업자, 벤처기업 투자	99.0
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁	반도체산업 투자	66.7
	㈜하만인터내셔널코리아	소프트웨어 개발 및 공급 등	100.0
	레드벤드소프트웨어코리아㈜	소프트웨어 개발 및 공급	100.0

^(*) 종속기업 보유 지분율을 포함한 의결권 있는 주식 기준입니다.

다. 당분기와 전기의 주요 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 당분기

	당분	기말		당분	크기	
			3 기	월	누 적	
기업명(*1)	자산	부채	매출액	분기순이익 (손실)	매출액	분기순이익 (손실)
삼성디스플레이㈜	47,875,269	7,344,995	8,035,292	625,778	19,879,267	564,934
Samsung Electronics America, Inc.(SEA)	36,319,821	15,278,213	9,033,718	452,372	24,665,042	692,979
Harman과 그 종속기업(*2)	16,292,151	6,174,757	2,630,955	123,952	7,337,371	142,830
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.(SCIC)	15,987,555	13,077,459	717,732	336,017	2,431,375	507,143
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd.(SEVT)	14,514,163	2,782,728	8,817,188	649,599	26,351,382	1,830,421
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.(SEV)	13,612,377	2,509,191	6,857,328	536,470	17,143,228	1,270,154
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(SCS)	12,151,097	2,412,706	1,520,006	51,636	4,172,863	422,674
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A.(SEEH)	9,742,712	6,889,425	-	895	-	14,842
Samsung Semiconductor, Inc.(SSI)	9,423,475	3,897,118	4,571,950	73,691	11,507,995	137,632
Samsung Asia Private Ltd.(SAPL)	9,289,841	730,763	444,810	65,467	1,221,165	960,304
Samsung Display Vietnam Co., Ltd.(SDV)	9,056,469	6,484,352	5,645,477	431,780	11,811,374	396,993
Samsung India Electronics Private Ltd.(SIEL)	8,888,264	5,302,695	3,754,418	140,075	10,307,015	407,839
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.(SSS)	7,054,017	5,691,794	7,213,053	75,157	19,096,581	163,898
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.(SEDA)	6,814,002	1,618,805	1,814,033	239,304	5,389,017	608,258
Samsung Austin Semiconductor LLC.(SAS)	6,457,580	531,021	977,526	121,406	2,870,091	399,433
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.(TSE)	2,969,872	540,148	930,623	4,080	3,069,113	77,358
Samsung Electronics (UK) Ltd.(SEUK)	2,549,553	1,820,363	3,385,886	103,512	3,385,886	103,512
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.(SELS)	2,422,020	1,970,778	3,069,567	177,402	9,056,624	317,114
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.(SEHC)	2,313,311	880,063	1,457,736	193,904	3,938,218	486,448
Samsung Electronics GmbH(SEG)	2,210,992	2,119,585	1,354,564	75,180	3,995,303	36,538
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.(SEH)	2,167,777	459,276	721,195	56,499	1,990,272	121,789
Samsung International, Inc.(SII)	2,113,479	718,074	1,896,101	189,832	4,541,760	525,811
Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)	2,087,508	853,341	548,505	15,935	1,700,219	34,264
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.(SSL)	1,864,458	636,411	362,015	1,351	1,090,728	20,822
Samsung Display Dongguan Co., Ltd.(SDD)	1,840,420	411,172	1,037,163	45,586	2,846,484	141,960

^(*1) 상기 요약재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

^(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

(2) 전기

	전기	말		전눈	: -	
			3 가	3 개 월 누 적		적
기업명(*1)	자산	부채		분기순이익		분기순이익
			매출액	(손실)	매출액	(손실)
삼성디스플레이㈜	47,162,963	7,509,766	9,098,839	658,230	20,327,834	599,393
Samsung Electronics America, Inc.(SEA)	30,681,097	11,862,223	8,396,872	329,386	22,482,760	652,532
Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd.(SCIC)	16,090,629	13,858,532	659,265	12,355	2,670,800	(80,145)
Harman과 그 종속기업(*2)	15,059,925	5,550,558	2,200,810	23,858	6,270,564	(65,258)
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.(SEV)	11,501,682	1,607,991	5,536,378	416,665	17,068,217	1,857,700
Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co.,	11 000 011	0.000.000	7 000 400	470.004	01 100 007	1 015 010
Ltd.(SEVT)	11,360,811	2,209,962	7,368,469	473,234	21,189,837	1,915,919
Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(SCS)	10,254,900	1,920,000	1,242,756	465,184	3,589,827	1,177,387
Samsung Semiconductor, Inc.(SSI)	9,306,621	4,288,544	9,068,095	(185,412)	23,518,964	(141,523)
Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief	0.500.000	0.000.000		1 500		10.001
U.A.(SEEH)	8,586,022	6,388,302	_	1,582	_	12,861
Samsung Display Vietnam Co., Ltd.(SDV)	8,222,472	6,195,635	6,493,238	440,095	13,554,784	853,309
Samsung Asia Private Ltd.(SAPL)	7,630,154	592,916	476,069	37,000	1,289,422	859,239
Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.(SEHZ)	6,539,392	586,349	1,924,159	55,596	7,798,046	308,563
Samsung India Electronics Private Ltd.(SIEL)	6,410,825	3,438,807	3,098,604	59,725	8,675,215	359,617
Samsung Electronica da Amazonia Ltda.(SEDA)	6,207,458	1,610,607	1,620,386	292,199	5,236,863	620,118
Samsung Austin Semiconductor LLC.(SAS)	5,642,117	511,596	968,094	90,888	2,763,353	253,598
Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd.(SSS)	5,400,549	4,227,922	9,249,477	71,887	23,421,996	205,341
Thai Samsung Electronics Co., Ltd.(TSE)	2,465,999	397,248	839,828	(7,659)	3,039,146	121,483
Samsung Electronics (UK) Ltd.(SEUK)	2,203,583	1,588,007	1,162,011	(8,650)	3,520,229	111,436
Samsung Electronics GmbH(SEG)	2,202,610	2,144,728	1,256,428	(176,407)	4,500,725	(214,988)
Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.(SEHC)	2,042,669	1,174,936	1,350,121	186,857	3,317,338	421,991
Samsung Electronics Europe Logistics B.V.(SELS)	1,904,358	1,778,710	2,803,147	14,643	9,554,260	341,289
Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd.(SEH)	1,894,922	280,245	554,611	7,904	1,750,068	90,328
Samsung Suzhou LCD Co., Ltd.(SSL)	1,845,330	679,207	423,540	18,789	1,215,251	12,107
Samsung Electronics France S.A.S(SEF)	1,761,117	1,412,971	958,871	(3,872)	2,808,631	20,259
Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)	1,673,470	552,994	486,101	(10,566)	1,628,708	9,509

^(*1) 상기 요약재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다.

^(*2) Harman International Industries, Inc. 및 그 종속기업이 포함된 중간지배기업의 연결재무정보입니다.

라. 연결대상범위의 변동

(1) 당분기 중 연결재무제표 작성대상 범위에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	기업명	변동내역
유럽	Samsung France Research Center SARL(SFRC)	청산
ភិម <u>ិ</u>	Innoetics E.P.E.	합병(*1)
중동	Broadsense Ltd.	청산
55	iOnRoad Ltd	청산
	Harman Connected Services Japan Co., Ltd.	합병(*2)
아시아	Harman International Singapore Pte. Ltd.	합병(*3)
OLVIOL	Red Bend Software Japan Co., Ltd.	합병(*4)
	Studer Japan Ltd.	합병(*5)
중국	Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited(SBSC)	합병(*6)
	Harman Connected Services Solutions (Beijing) Co., Ltd.	청산

- (*1) 연결회사의 종속기업 Samsung Electronics Greece S.M.S.A(SEGR)는 당분기 중 종속기업 Innoetics E.P.E.를 흡수합병하였습니다.
- (*2) 연결회사의 종속기업 Harman International Japan Co., Ltd.는 당분기 중 종속기업 Harman Connected Services Japan Co., Ltd.를 흡수합병하였습니다.
- (*3) 연결회사의 종속기업 Harman Singapore Pte. Ltd.는 당분기 중 종속기업 Harman International
 - Singapore Pte. Ltd.를 흡수합병하였습니다.
- (*4) 연결회사의 종속기업 Harman International Japan Co., Ltd.는 당분기 중 종속기업 Red Bend Software Japan Co., Ltd.를 흡수합병하였습니다.
- (*5) 연결회사의 종속기업 Harman International Japan Co., Ltd.는 당분기 중 종속기업 Studer Japan
 - Ltd.를 흡수합병하였습니다.
- (*6) 연결회사의 종속기업 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd(SCIC)는 당분기 중 종속기업 Samsung Electronics (Beijing) Service Company Limited(SBSC)를 흡수합병하였습니다.
- (2) 당분기 중 연결재무제표 작성대상 범위에 포함된 종속기업은 다음과 같습니다.

지역	기업명	변동내역
유럽	FOODIENT LTD.	인수
중동	Corephotonics Ltd.	인수
아시아	Samsung Display Noida Private Limited(SDN)	설립
국내	SVIC 45호 신기술투자조합	설립

- 2. 중요한 회계처리방침:
- 2.1. 재무제표 작성기준

연결회사의 2019년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간종료일인 2019년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

가. 연결회사가 채택한 제 • 개정 기준서

연결회사는 2019년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' 제정

연결회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1116호 '리스'를 적용하였습니다. 기준서 제1116호의 경과규정에 따라 비교표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

- 기업회계기준서 제1019호 '종업원급여' 개정

확정급여제도의 변경으로 제도의 개정, 축소, 정산이 되는 경우 제도의 변경 이후 잔여기간에 대한 당기근무원가 및 순이자를 산정하기 위해 순확정급여부채(자산)의 재측정에 사용된 가정을 사용합니다. 또한 자산인식상한의 영향으로 이전에 인식하지 않은 초과적립액의 감소도 과거근무원가나 정산손익의 일부로 당기손익에 반영합니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정

관계기업이나 공동기업에 대한 다른 금융상품(지분법을 적용하지 않는 금융상품)이 기준서 제1109호의 적용대상임을 명확히 하였으며, 관계기업이나 공동기업에 대한순투자의 일부를 구성하는 장기투자지분의 손상 회계처리에 대해서는 기준서 제1109호를 우선하여 적용하도록 개정하였습니다. 해당 기준서의 개정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기업회계기준해석서 제2123호 '법인세 처리의 불확실성' 제정

제정된 해석서는 기업이 적용한 법인세 처리가 과세당국에 의해 인정될지에 대한 불확실성이 존재하는 경우 당기법인세와 이연법인세 인식 및 측정에 적용하며, 법인세 처리 불확실성의 회계단위와 재평가가 필요한 상황 등에 대한 지침을 포함하고 있습니다. 해당 해석서의 제정으로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

나. 연결회사가 적용하지 않은 제 · 개정 기준서

제정 또는 공표되었으나 2019년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 않아, 연결회사가 조기적용하지 않은 주요 제·개정 기준서는 없습니다.

2.2. 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제·개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나계산방법과 동일합니다.

가. 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

나. 리스

리스는 리스제공자가 대가와 교환하여 식별되는 자산의 사용 통제권을 일정기간 동안 리스이용자에게 이전하는 계약입니다.

연결회사는 계약의 약정시점에, 계약 자체가 리스인지, 계약이 리스를 포함하는지를 판단합니다. 다만, 연결회사는 최초 적용일 이전 계약에 대해서는 실무적 간편법을 적용하여 모든 계약에 대해 다시 판단하지 않았습니다.

리스이용자 및 리스제공자는 리스계약이나 리스를 포함하는 계약에서 계약의 각 리스요소를 리스가 아닌 요소(이하 '비리스요소'라고 함)와 분리하여 리스로 회계처리합니다. 다만, 연결회사는 리스이용자로서의 회계처리에서 실무적 간편법을 적용하여 비리스요소를 리스요소와 부리하지 않고 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리합니다.

(1) 리스이용자로서의 회계처리

연결회사는 리스개시일에 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식합니다.

사용권자산은 최초 인식 시 원가로 측정하고, 후속적으로 원가에서 감가상각누계액과 손상 차손누계액을 차감하고, 리스부채의 재측정에 따른 조정을 반영하여 측정합니다. 또한 사용 권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다. 사용권자산은 재무상태표에 '유형자산 '으로 분류합니다.

리스부채는 리스개시일에 그날 현재 지급되지 않은 리스료의 현재가치로 측정합니다. 현재가치 측정시 리스의 내재이자율로 리스료를 할인하되, 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 회사의 증분차입이자율로 리스료를 할인하고 있습니다. 리스부채는 후속적으로 리스부채에 대하여 인식한 이자비용만큼 증가하고, 리스료의 지급을 반영하여 감소합니다. 지수나 요율(이율)의 변동, 잔존가치보증에 따라 지급할 것으로 예상되는 금액의 변동, 매수선택권이나 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한지나 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한지에 대한 평가의 변동에 따라 미래 리스료가 변경되는 경우에 리스부채를 재측정합니다. 리스부채는 재무상태표에 '유동성장기부채' 또는 '장기차입금'으로 분류합니다.

단기리스(리스개시일에 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예: 기초자산 US\$5,000 이하) 리스의 경우 예외규정을 선택하여 리스료를 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.

(2) 리스제공자로서의 회계처리

리스제공자의 회계처리는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책과 유의적으로 변동되지 않았습니다.

연결회사는 리스약정일에 리스자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전하는 리스는 금융리스로 분류하고, 금융리스 이외의 모든 리스는 운용리스로 분류합니다. 운용리 스로부터 발생하는 리스료 수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식하고, 운용리스의 협 상 및 계약단계에서 발생한 리스개설 직접원가는 리스자산의 장부금액에 가산한 후 리스료 수익에 대응하여 리스기간 동안 비용으로 인식합니다.

2.3. 회계정책의 변경

가. 기준서 제1116호 '리스' 의 적용

연결회사는 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1116호를 적용하였으며, 경과규정에 따라 전기 재무제표는 재작성하지 않았습니다. 동 기준서의 적용이 재무제표에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

최초적용일인 2019년 1월 1일 현재 사용권자산 및 리스부채는 각각 2,774,982백만원, 2,344,756백만원 증가하였으며, 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	금 액
1. 2018년 12월 31일의 금융리스부채	61,189
2. 2019년 1월 1일의 운용리스 약정 조정내역	2,344,756
- 2018년 12월 31일의 운용리스 약정	2,785,140
- 2019년 1월 1일의 운용리스 약정 할인금액	2,528,731
(조정) 단기리스 및 소액자산리스 예외규정 적용	(183,975)
3. 2019년 1월 1일의 리스부채	2,405,945

2.4. 중요한 회계추정 및 가정

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산·부채의 장부금액 및 이익·비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법과 기준서 제1116호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된회계추정 및 가정과 동일합니다.

3. 범주별 금융상품:

보고기간종료일 현재 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가	기타포괄손익-공정	당기손익-공정가치	71EL30TLAL/.)	TAI.	
급용사선	측정 금융자산	가치 측정 금융자산	측정 금융자산	기타금융자산(*)	계 	
현금및현금성자산	26,604,994	1	I	I	26,604,994	
단기금융상품	69,476,971	_	_	_	69,476,971	
매출채권	40,367,204	_	_	_	40,367,204	
상각후원가금융자산	4,156,542	_	_	_	4,156,542	
기타포괄손익-공정가치금융자산	_	8,728,038	_	_	8,728,038	
당기손익-공정가치금융자산	_	_	2,805,500	_	2,805,500	
기타	9,716,944	_	214,594	35,178	9,966,716	
Э	150,322,655	8,728,038	3,020,094	35,178	162,105,965	

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	Я
매입채무	11,422,269	-	-	11,422,269
단기차입금	2,208,002	-	10,122,246	12,330,248
미지급금	8,630,882	_	-	8,630,882
유동성장기부채	40,667	_	751,800	792,467
사채	1,008,058	-	_	1,008,058
장기차입금	-	_	2,002,565	2,002,565
장기미지급금	2,057,513	2,403	_	2,059,916
기타	8,818,522	176,073	7,204	9,001,799
계	34,185,913	178,476	12,883,815	47,248,204

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금, 리스부채 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(2) 전기말

(단위 : 백만원)

금융자산	상각후원가	기타포괄손익-공정	당기손익-공정가치	기타금융자산(*)	Э
급평사선	측정 금융자산	가치 측정 금융자산	측정 금융자산	기다듬팡사선(*)	게
현금및현금성자산	30,340,505	I	-	I	30,340,505
단기금융상품	65,893,797	1	1	I	65,893,797
매출채권	33,867,733	1	-	1	33,867,733
상각후원가금융자산	2,942,002	-	-	-	2,942,002
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	7,301,351	-	_	7,301,351
당기손익-공정가치금융자산	-	-	2,777,375	-	2,777,375
기타	9,229,044	_	58,127	25,962	9,313,133
Й	142,273,081	7,301,351	2,835,502	25,962	152,435,896

(*) 기타금융자산은 범주별 금융자산의 적용을 받지 않는 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

금융부채	상각후원가 측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*)	Э
매입채무	8,479,916		-	8,479,916
단기차입금	차입금 1,456,201		12,130,459	13,586,660
미지급금	9,779,287	1	_	9,779,287
유동성장기부채	33,386		-	33,386
사채	961,972	1	-	961,972
장기차입금	85,085	1	I	85,085
장기미지급금	2,846,585	13,417	ı	2,860,002
기타	8,789,800	32,284	10,439	8,832,523
Я	32,432,232	45,701	12,140,898	44,618,831

(*) 기타금융부채는 범주별 금융부채의 적용을 받지 않는 담보부차입금 및 위험회피수단인 파생상품 등을 포함하고 있습니다.

4. 공정가치금융자산:

가. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 구성내역은 다음과 같습니다.

(1) 기타포괄손익-공정가치금융자산

(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
비유동항목		
지분상품	8,728,038	7,301,351

(2) 당기손익-공정가치금융자산

구 분	당분기말	전기말
유동항목		
채무상품	1,842,611	2,001,948
비유동항목		
지분상품	668,198	453,642
채무상품	294,691	321,785
소 계	962,889	775,427
합 계	2,805,500	2,777,375

나. 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산 중 상장주식의 내역은 다음과 같습니다.

		당분기말				
기 업 명	비유조사소/조)	TI EI O (N/) (.)	퀴드이기	장부금액	장부금액	
	보유주식수(주)	지분율(%)(*)	취득원가	(시장가치)	(시장가치)	
삼성중공업㈜	100,693,398	16.0	735,488	793,464	746,138	
㈜호텔신라	2,004,717	5.1	13,957	172,807	153,361	
㈜아이마켓코리아	647,320	1.8	324	6,732	4,479	
㈜에스에프에이	3,644,000	10.2	38,262	153,777	126,082	
㈜원익홀딩스	3,518,342	4.6	30,821	14,883	12,349	
㈜원익아이피에스	3,701,872	7.5	32,428	106,984	74,408	
ASML	6,297,787	1.5	363,012	1,881,476	1,104,944	
Wacom	8,398,400	5.0	62,013	32,827	38,795	
BYD	52,264,808	1.9	528,665	429,638	433,838	
기타			296,744	384,377	200,363	
Л			2,101,714	3,976,965	2,894,757	

^(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

5. 재고자산:

보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

구 분		당분기말			전기말	
T E	평가전금액	평가충당금	장부금액	평가전금액	평가충당금	장부금액
제품 및 상품	9,861,373	(582,082)	9,279,291	9,206,754	(370,656)	8,836,098
반제품 및 재공품	11,812,131	(574,944)	11,237,187	11,862,033	(795,522)	11,066,511
원재료 및 저장품	9,558,883	(519,477)	9,039,406	8,658,212	(610,073)	8,048,139
미착품	1,352,878	-	1,352,878	1,033,956	-	1,033,956
Я	32,585,265	(1,676,503)	30,908,762	30,760,955	(1,776,251)	28,984,704

6. 관계기업 및 공동기업 투자:

가. 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업 투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	7,313,206	6,802,351
취득	9,822	17,564
처분	(1,437)	(148)
이익 중 지분해당액	252,672	289,126
기타(*)	(37,328)	(103,549)
분기말장부금액	7,536,935	7,005,344

- (*) 기타는 배당, 손상, 계정재분류 및 회계변경누적효과 등으로 구성되어 있습니다.
- 나. 보고기간종료일 현재 주요 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*1)	주사업장	결산월	
사서저기(조)	수동소자, 회로부품, 모듈 등		한국	108	
삼성전기㈜ 	전자부품의 생산 및 공급	23.7	인국	12월	
사서에 시디에 시절	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합/관리	22.6	한국	12월	
삼성에스디에스㈜ 	업 등 IT서비스 및 물류서비스 제공	22.0	인 수		
삼성바이오로직스㈜	신사업 투자	31.5	한국	12월	
삼성SDI㈜(*2)	2차전지 등 전자제품의 생산 및 공급	19.6	한국	12월	
㈜제일기획	광고 대행업	25.2	한국	12월	

- (*1) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.
- (*2) 유통보통주식수 기준 지분율은 20.6%입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명	관계의 성격	지분율(%)(*)	주사업장	결산월
삼성코닝어드밴스드글라스	기타 산업용 유리제품 생산 및 공급	50.0	한국	12월

(*) 총발행보통주식수 기준 지분율입니다.

다. 보고기간종료일 현재 관계기업 및 공동기업 투자 내역은 다음과 같습니다.

(1) 관계기업 투자

(단위 : 백만원)

기업명		당분기말			전기말		
រាដទ	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	
삼성전기㈜	359,237	1,255,573	1,166,990	359,237	1,127,805	1,126,043	
삼성에스디에스㈜	147,963	1,440,776	1,466,321	147,963	1,350,838	1,376,321	
삼성바이오로직스㈜	443,193	1,306,208	1,309,744	443,193	1,308,650	1,308,546	
삼성SDI㈜	1,242,605	2,502,035	2,242,342	1,242,605	2,402,697	2,197,335	
㈜제일기획	506,162	264,433	563,215	506,162	253,062	549,165	
기타	598,143	354,189	540,864	625,922	310,909	525,259	
Э	3,297,303	7,123,214	7,289,476	3,325,082	6,753,961	7,082,669	

^(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

(2) 공동기업 투자

기업명 당분기말			전기말			
기합당	취득원가	순자산가액(*)	장부금액	취득원가	순자산가액(*)	장부금액
삼성코닝어드밴스드글라스	215,000	176,444	176,440	215,000	173,503	173,499
기타	259,994	67,139	71,019	259,994	65,443	57,038
Я	474,994	243,583	247,459	474,994	238,946	230,537

^(*) 순자산가액은 지분해당액 기준입니다.

라. 당분기와 전분기 중 지분법평가 내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

기업명	기주편기애		브기마끊기애		
71113	기초평가액	지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	분기말평가액
삼성전기㈜	1,126,043	38,783	19,857	(17,693)	1,166,990
삼성에스디에스㈜	1,376,321	109,365	15,579	(34,944)	1,466,321
삼성바이오로직스㈜	1,308,546	(2,949)	4,147	1	1,309,744
삼성SDI㈜	2,197,335	45,703	12,767	(13,463)	2,242,342
㈜제일기획	549,165	31,628	4,781	(22,359)	563,215
삼성코닝어드밴스드글라스	173,499	2,941	-	-	176,440
기타	582,297	27,201	42,604	(40,219)	611,883
계	7,313,206	252,672	99,735	(128,678)	7,536,935

^(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 전분기

기업명	기주편기에		ㅂ기마ਜ਼기애		
기합당	기초평가액	지분법손익	지분법자본변동	기타증감액(*)	분기말평가액
삼성전기㈜	991,579	112,816	4,749	(13,988)	1,095,156
삼성에스디에스㈜	1,282,205	103,254	(1,637)	(34,945)	1,348,877
삼성바이오로직스㈜	1,254,937	(29,566)	390	(43,839)	1,181,922
삼성SDI㈜	2,126,244	48,443	17,073	(13,463)	2,178,297
㈜제일기획	540,114	27,657	1,846	(22,068)	547,549
삼성코닝어드밴스드글라스	170,425	1,290	-	-	171,715
기타	436,847	25,232	9,363	10,386	481,828
계	6,802,351	289,126	31,784	(117,917)	7,005,344

^(*) 기타증감액은 취득, 처분, 배당, 손상 및 계정재분류 및 회계변경누적효과 등으로 구성되어 있습니다.

- 마. 주요 관계기업 및 공동기업 투자의 요약 재무정보
- (1) 주요 관계기업의 요약 재무정보 및 관계기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

1) 당분기

구 분	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제3	l . 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(당분기말):						
유동자산	3,947,615	6,361,969	1,338,602	5,142,641	1,810,733	
비유동자산	5,135,761	2,625,255	4,446,455	14,594,355	514,312	
유동부채	2,205,323	1,775,399	716,316	3,388,138	1,169,128	
비유동부채	1,365,032	656,014	921,371	3,593,237	224,113	
비지배지분	145,803	175,049	_	328,190	9,515	
요약 포괄손익계산서(당분기):						
매출	6,354,143	7,936,935	388,265	7,276,507	2,518,194	
계속영업손익(*)	338,039	484,014	(7,718)	435,469	101,685	
중단영업손익(*)	198,880	-	_	-	_	
기타포괄손익(*)	85,820	69,509	(380)	196,917	14,724	
총포괄손익(*)	622,739	553,523	(8,098)	632,386	116,409	
II. 배당(당분기)						
배당	17,693	34,944	_	13,463	22,359	

^(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

2) 전기

구 분	삼성전기㈜	삼성에스디에스㈜	삼성바이오로직스㈜	삼성SDI㈜	㈜제일기획	
Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제)	Ⅰ. 요약 재무정보(연결재무제표 기준)					
요약 재무상태표(전기말):						
유동자산	3,525,293	5,881,776	1,577,684	5,519,342	1,889,015	
비유동자산	5,119,621	2,132,073	4,402,725	13,830,379	378,586	
유동부채	2,509,584	1,574,797	710,530	4,012,822	1,251,332	
비유동부채	1,188,833	290,501	1,114,410	3,111,680	123,476	
비지배지분	125,450	166,097	-	291,196	10,164	
요약 포괄손익계산서(전분기):						
매출	6,194,843	7,252,142	357,532	6,679,626	2,591,403	
계속영업손익(*)	470,854	456,676	(96,945)	446,864	96,072	
기타포괄손익(*)	930	1,331	1,082	121,490	(5,463)	
총포괄손익(*)	471,784	458,007	(95,863)	568,354	90,609	
Ⅱ. 배당(전분기)						
배당	13,270	34,944	_	13,463	22,069	

^(*) 지배기업의 소유주에 귀속될 손익입니다.

(2) 주요 공동기업의 요약 재무정보 및 공동기업으로부터 수령한 배당금은 다음과 같습니다.

¬ ⊔	삼성코닝어드	삼성코닝어드밴스드글라스		
구 분	당분기	전기		
Ⅰ. 요약 재무정보				
요약 재무상태표:				
유동자산	170,205	145,733		
- 현금및현금성자산	8,963	19,047		
비유동자산	225,099	234,666		
유동부채	38,463	33,393		
- 금융부채(*1)	19,891	17,710		
비유동부채	3,954	-		
요약 포괄손익계산서(*2):				
매출	189,245	177,017		
감가상각비 및 무형자산상각비	442	981		
이자수익	452	311		
법인세비용	767	135		
계속영업손익	5,882	2,558		
기타포괄손익	-	-		
총포괄손익	5,882	2,558		
II. 배당				
배당	_	_		

^(*1) 매입채무, 기타채무 및 충당부채가 제외된 금액입니다.

^(*2) 분기 9개월 기준 금액입니다.

(3) 개별적으로 중요하지 않은 관계기업과 공동기업의 손익 중 연결회사의 지분 해당액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분	르기	전분기		
十 正	관계기업	공동기업	관계기업	공동기업	
분기순손익	26,298	903	24,197	1,035	
기타포괄손익	30,378	12,226	6,668	2,695	
총포괄손익	56,676	13,129	30,865	3,730	

바. 보고기간종료일 현재 시장성 있는 관계기업 투자주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 백만원)

구 분	당분	전기말	
<u>ਜੋ</u> ਦ	주식수	시장가치	시장가치
삼성전기㈜	17,693,084	1,822,388	1,831,234
삼성에스디에스㈜	17,472,110	3,328,437	3,564,310
삼성바이오로직스㈜	20,836,832	6,407,326	8,053,436
삼성SDI㈜	13,462,673	3,002,176	2,948,325
㈜제일기획	29,038,075	720,144	653,357

사. 기타사항

증권선물위원회는 연결회사의 관계기업인 삼성바이오로직스㈜가 Biogen Therapeutics Inc.와 합작 투자한 삼성바이오에피스㈜ 지분에 대한 회계처리와 관련하여, 합작계약 약정사항의 재무제표 주석 미기재를 이유로 담당임원 해임권고, 검찰 고발, 감사인 지정 등의 조치 (1차처분)를 2018년 7월 12일에 의결하였으며, 연결대상 범위 회계처리 오류등 회계기준 위반을 이유로 과징금 80억원 부과, 대표이사 해임권고, 재무제표 재작성, 검찰 고발 등의 조치 (2차처분)를 2018년 11월 14일 의결하였습니다.

이에 대하여 삼성바이오로직스㈜는 위 처분의 취소를 구하는 소송을 서울행정법원에제기하며 처분의 효력정지를 신청하였고, 법원은 2019년 1월 22일(2차처분)과 2019년 2월 19일 (1차처분)에 본안 소송의 판결 시까지 처분의 효력을 정지하는 결정을 선고하였습니다. 이에 증권선물위원회는 위 집행정지 결정에 대하여 즉시항고 하였으며, 법원은 2019년 5월 13일 (2차처분), 2019년 5월 24일(1차처분) 항고를 기각하였습니다. 이에 증권선물위원회는 2019년 5월 23일(2차처분), 2019년 6월 10일(1차처분)에 대해 재항고하였으며, 대법원은 2019년 9월 6일(2차처분), 2019년 10월 11일(1차처분) 재항고를 기각하였습니다.

향후 행정소송의 결과를 예측하기 어려우나 소송 결과에 따라 삼성바이오로직스㈜가삼성바이오에피스㈜ 지분에 관한 과거 회계처리를 수정하여 재무제표를 재작성하게 될 경우, 이로인해 연결회사의 2015년과 그 이후 기간 지분법평가손익, 관계기업투자주식, 이익잉여금과 2016년 일부 지분 처분이익 등에 영향을 미칠 수 있습니다. 다만, 현재로서는 삼성바이오로 직스㈜와 증권선물위원회 간의 행정소송에 대한 종결 시기와 그 결과를 예측할 수 없으므로, 당사의 당기 재무제표에 이를 반영하기 어렵습니다.

7. 유형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
기초순장부금액	115,416,724	111,665,648
일반취득 및 자본적지출	17,675,362	22,294,169
사업결합으로 인한 취득	399,324	_
감가상각	(20,026,883)	(18,569,050)
처분/폐기/손상/환입	(643,153)	(364,172)
기타(*)	4,034,197	(23,447)
분기말순장부금액	116,855,571	115,003,148

- (*) 기타는 회계변경누적효과, 환율변동에 의한 증감액 및 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다.
- 나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 유형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분 당분기		전분기
매출원가	17,830,935	16,910,212
판매비와관리비 등	2,195,948	1,658,838
Я	20,026,883	18,569,050

다. 당분기말 현재 사용권자산은 3,087,494백만원(당기초: 2,774,982백만원)입니다. 또한 당분기 중 신규 발생한 사용권자산은 866,567백만원이며, 사용권자산의 감가상각비는 541,379백만원입니다.

8. 무형자산:

가. 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
기초장부금액	14,891,598	14,760,483
내부개발에 의한 취득	285,699	229,153
개별 취득	543,362	447,459
사업결합으로 인한 취득	574,186	_
상각	(826,921)	(1,020,676)
처분/폐기/손상/환입	(39,137)	(29,131)
기타(*)	276,887	412,808
분기말장부금액	15,705,674	14,800,096

- (*) 기타는 회계변경누적효과, 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.
- 나. 당분기 및 전분기의 계정과목별 무형자산 상각내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기	전분기
매출원가	307,968	519,921
판매비와관리비 등	518,953	500,755
Я	826,921	1,020,676

9. 차입금:

보고기간종료일 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	차입처	연이자율(%)	급 액		
		당분기말	당분기말	전기말(*3)	
(1) 단기차입금					
담보부차입금(*1)	우리은행 외	0.0 ~ 9.2	10,122,246	12,130,459	
무담보차입금	씨티은행 외	0.0 ~ 6.2	2,208,002	1,456,201	
계			12,330,248	13,586,660	
(2) 유동성장기차입금					
은행차입금	신한은행 외	3.2 ~ 3.5	34,800	16,880	
리스부채(*2)	CSSD 외	4.0	751,800	11,067	
Я			786,600	27,947	
(3) 장기차입금					
은행차입금	신한은행 외	_	_	34,963	
리스부채(*2)	CSSD 외	4.0	2,002,565	50,122	
계			2,002,565	85,085	

- (*1) 담보부차입금에 대해서는 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다.
- (*2) 리스부채와 관련하여 연이자율은 가중평균 증분차입이자율이며 당분기 중 발생한 이자비용은 76,891백만원입니다. 또한 채무불이행이 발생할 경우에 대비하여 리스제공자에게 사용권자산에

대한 권리를 담보로 제공하였습니다.

(*3) 전기말 리스부채는 기업회계기준서 제1017호에 따른 금융리스부채입니다(주석2 참조).

10. 사채:

보고기간종료일 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	그 법 법행이 미지사항이 연이자율(연이자율(%)	급 액	
구 분	발행일	만기상환일	당분기말	당분기말	전기말
US\$ denominated	1997.10.02	2027 10 01	7 7	54,059	50,315
Straight Bonds(*1)	1997.10.02	2027.10.01	2027.10.01 7.7	(US\$45,000천)	(US\$45,000천)
US\$ denominated	2015.05.06	2025.05.15	2025.05.15 4.2	480,520	447,240
Debenture Bonds(*2)				(US\$400,000천)	(US\$400,000천)
EURO€ denominated	2015 05 20	2022.05.27	22.05.27 2.0	460,127	447,352
Debenture Bonds(*3)	2015.05.20			(EUR€350,000천)	(EUR€350,000천)
1년이내 만기도래분(유동성사채)			(6,007)	(5,591)	
사채할인발행차금			(1,113)	(1,208)	
사채할증발행차금			20,472	23,864	
Я			1,008,058	961,972	

- (*1) 10년 거치 20년 분할상환되며 이자는 6개월마다 후급됩니다.
- (*2) 종속기업 Harman International Industries, Inc.에서 발행하였고, 10년 만기 일시상환되며, 이자는 6개월마다 후급됩니다.
- (*3) 종속기업 Harman Finance International, SCA에서 발행하였고, 7년 만기 일시상환되며, 이자는 1년마다 후급됩니다.

11. 순확정급여부채(자산):

가. 보고기간종료일 현재 순확정급여부채(자산)와 관련하여 연결재무상태표에 인식한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치	9,144,210	8,443,465
기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치	280,703	250,577
소계	9,424,913	8,694,042
사외적립자산의 공정가치	(8,730,334)	(8,752,334)
순확정급여부채(자산) 계	694,579	(58,292)

나. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
당기근무원가	690,078	613,729
순이자원가(수익)	(1,698)	(16,385)
과거근무원가	937	_
기타	1,580	8,914
Э	690,897	606,258

다. 당분기 및 전분기 중 연결손익계산서에 인식한 확정급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.

구 분	당분기	전분기
매출원가	312,894	250,413
판매비와관리비 등	378,003	355,845
계	690,897	606,258

12. 충당부채:

당분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	판매보증	기술사용료	장기성과급	상여충당부채	기타충당부채	Э
, 2	(가)	(나)	(다)	(라)	(마),(바)	> 11
기초	1,873,869	1,134,379	777,073	_	1,262,336	5,047,657
순전입액	1,019,793	222,263	213,257	2,871,367	500,293	4,826,973
사용액	(1,133,957)	(518,499)	(270,580)	(514,002)	(588,014)	(3,025,052)
기타(*)	70,932	40,762	10,195	292,154	(2,868)	411,175
당분기말	1,830,637	878,905	729,945	2,649,519	1,171,747	7,260,753

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

가. 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환, 하자보수 및 그에 따른 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 보증기간 및 과거 경험률 등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.

나. 연결회사는 협상 진행 중인 기술사용계약과 관련하여 향후 지급이 예상되는 기술사용료를 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 지급시기 및 금액은 협상결과에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 연결회사는 임원을 대상으로 부여연도를 포함한 향후 3년간의 경영실적에 따라 성과급을 지급하는 장기성과 인센티브를 부여하였는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당 분을 충당부채로 계상하고 있습니다.

라. 연결회사는 임직원을 대상으로 당 회계연도의 경영실적에 따라 상여를 지급하고 있는 바, 향후 지급이 예상되는 금액의 경과기간 해당분은 충당부채로 계상하고 있습니다.

마. 연결회사는 생산 및 판매 중단한 제품에 대하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용 등을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

바. 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과 하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(1) 당분기말 현재 무상할당 배출권 및 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위 : 만톤)

구 분	당분기말
무상할당 배출권	1,442
배출량 추정치	1,698

(2) 당분기 중 배출권 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기
기초	31,647
증가	2,652
당분기말	34,299

(3) 당분기 중 배출부채 변동 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기
기초	99,960
순전입(환입)액	(86,173)
사용액	_
당분기말	13,787

13. 우발부채와 약정사항:

가. 지급보증한 내역

보고기간종료일 현재 연결회사가 제공한 채무보증내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

내 역	당분기말	전기말	
임대주택 관련 채무보증	_	32,511	

나. 소송 등

- (1) 보고기간종료일 현재 TFT-LCD 판매에 대한 가격담합과 관련된 일부 해외구매자들로부터의 민사상 손해배상청구 등을 포함하여, 연결회사의 사업과 관련하여 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
- (2) 이외에도 다수의 회사 등과 정상적인 영업과정에서 발생한 소송, 분쟁 및 규제기관의 조사 등이 진행 중에 있습니다. 이에 따른 자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 연결회사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 연결회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

14. 계약부채:

연결회사가 고객과의 계약에서 생기는 수익과 관련하여 인식하고 있는 계약부채는 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말	
계약부채(*)	8,595,591	9,021,400	

^(*) 계약부채는 선수금, 미지급비용, 기타유동부채 등에 포함되어 있습니다.

15. 자본금:

보고기간종료일 현재 회사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 25,000,000,000주 (1주의 금액: 100원)이며, 회사가 발행한 보통주식 및 우선주식의 수(소각 주식수 제외)는 각 5,969,782,550주와 822,886,700주입니다. 이익소각으로 인하여 발행주식의 액면총액은 679,267백만원(보통주 596,978백만원 및 우선주 82,289백만원)으로 납입자본금 (897,514백만원)과 상이합니다.

16. 연결이익잉여금:

가. 보고기간종료일 현재 연결이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말	전기말
임의적립금 등	167,791,608	151,519,651
연결미처분이익잉여금	83,969,740	91,179,305
Э	251,761,348	242,698,956

나. 회사는 2019년 4월 30일, 7월 31일, 10월 31일 이사회결의에 의거 2019년 3월 31일, 6월 30일, 9월 30일을 배당기준일로 하여 분기배당을 지급하기로 하였으며, 당분기와 전분기의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

	구 분		당분기	전분기	
	배당받을 주식(*)	보통주	5,969,782,550주	119,395,651주	
	매용분들 구역(*)	우선주	822,886,700주	16,457,734주	
1분기	배당률(액면가 기준)		354%	354%	
ー・「モノ」		보통주	2,113,303	2,113,303	
	배당금액	우선주	291,302	291,302	
		계	2,404,605	2,404,605	
	베다바은 조시	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주	
	배당받을 주식	마당본들 구석 우선주	우선주	822,886,700주	822,886,700주
2분기	배당률(액면가 기준)		354%	354%	
2世月		보통주	2,113,303	2,113,303	
	배당금액	우선주	291,302	291,302	
			2,404,605	2,404,605	
	배당받을 주식	보통주	5,969,782,550주	5,969,782,550주	
	매장분을 구격 	우선주	822,886,700주	822,886,700주	
ורשט	배당률(액면가 기준)		354%	354%	
3분기		보통주	2,113,303	2,113,303	
	배당금액	우선주	291,302	291,302	
		계	2,404,605	2,404,605	

(*) 전기 중 주식분할로 인해 주식수가 변경되었습니다.

17. 기타자본항목:

보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	2,396,720	1,462,266
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익누계액에 대한 지분	54,495	(44,212)
해외사업장환산외환차이	(3,314,493)	(8,612,742)
순확정급여부채(자산) 재측정요소	(866,394)	(796,563)
기타	70,367	59,881
Э	(1,659,305)	(7,931,370)

18. 비용의 성격별 분류:

당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

_ u	당분	크기	전분기	
구 분	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
제품 및 재공품 등의 변동	606,907	(613,869)	(739,625)	(3,632,439)
원재료 등의 사용액 및 상품 매입액 등	23,816,523	62,750,710	20,440,504	58,245,296
급여	5,639,703	17,568,331	5,500,229	16,459,120
퇴직급여	274,643	828,596	237,477	705,644
감가상각비	6,545,815	20,026,883	6,481,244	18,569,050
무형자산상각비	321,745	826,921	342,615	1,020,676
복리후생비	1,059,511	3,406,159	988,504	3,098,028
유틸리티비	1,163,615	3,332,694	1,144,868	3,223,873
외주용역비	1,378,003	3,805,121	1,187,553	3,607,953
광고선전비	1,111,059	3,189,703	880,905	2,816,358
판매촉진비	1,786,359	5,221,738	1,806,935	5,265,512
기타비용	10,521,696	29,564,895	9,613,919	27,041,224
계(*)	54,225,579	149,907,882	47,885,128	136,420,295

^(*) 연결손익계산서 상 매출원가와 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

19. 판매비와관리비:

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분	크기	전분기	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 판매비와관리비				
급여	1,544,149	4,724,247	1,503,110	4,590,355
퇴직급여	67,649	202,859	68,139	196,520
지급수수료	1,498,492	4,099,730	1,501,583	4,150,720
감가상각비	397,765	1,172,150	256,003	754,808
무형자산상각비	111,781	325,532	112,888	327,550
광고선전비	1,111,059	3,189,703	880,905	2,816,358
판매촉진비	1,786,359	5,221,738	1,806,935	5,265,512
운반비	508,596	1,541,367	618,347	1,800,729
서비스비	698,379	2,086,205	522,088	2,000,507
기타판매비와관리비	1,374,446	3,671,311	900,773	3,025,200
소계	9,098,675	26,234,842	8,170,771	24,928,259
(2) 경상연구개발비				
연구개발 총지출액	5,158,670	15,273,713	4,559,674	13,342,762
개발비 자산화	(25,656)	(285,699)	(39,675)	(229,153)
소계	5,133,014	14,988,014	4,519,999	13,113,609
계	14,231,689	41,222,856	12,690,770	38,041,868

20. 기타수익 및 기타비용:

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기		전분기	
구 분	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 기타수익				
배당금수익	31,448	116,091	27,655	102,619
임대료수익	40,171	115,560	34,468	106,358
투자자산처분이익	14,331	39,387	5,886	16,623
유형자산처분이익	55,256	223,067	25,312	272,452
기타	355,787	684,829	83,291	417,124
Э	496,993	1,178,934	176,612	915,176
(2) 기타비용				
유형자산처분손실	25,332	103,079	11,409	59,334
기부금	87,035	287,221	81,428	219,626
기타	192,778	484,859	59,517	341,066
Я	305,145	875,159	152,354	620,026

21. 금융수익 및 금융비용:

가. 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

¬ 🖫	당분	불기	전분기	
구 분	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
(1) 금융수익				
이자수익	682,799	2,017,109	616,374	1,627,133
- 상각후원가 측정 금융자산	682,781	2,016,852	616,294	1,626,915
- 당기손익-공정가치 측정 금융자산	18	257	80	218
외환차이	1,855,968	5,233,810	1,748,308	5,475,023
파생상품관련이익	257,605	613,572	136,471	801,257
Я	2,796,372	7,864,491	2,501,153	7,903,413
(2) 금융비용				
이자비용	172,293	526,973	189,639	482,245
- 상각후원가 측정 금융부채	66,203	204,118	69,850	207,214
- 기타금융부채	106,090	322,855	119,789	275,031
외환차이	1,923,416	5,261,960	1,866,097	5,930,362
파생상품관련손실	160,174	527,174	193,651	609,065
Э	2,255,883	6,316,107	2,249,387	7,021,672

나. 연결회사는 외화거래 및 환산으로 발생한 외환차이를 금융수익 및 금융비용으로 인식하고 있습니다.

22. 법인세비용:

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 당분기 현재 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간법인세율은 27.3%입니다.

23. 주당이익:

가. 기본주당이익

당분기 및 전분기의 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다.

(1) 보통주

(단위 : 백만원, 천주)

구 분	당분기		전분기	
구 군	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	6,105,039	16,277,059	12,967,428	35,560,808
분기순이익 중 보통주 해당분	5,365,454	14,305,202	11,396,510	31,252,853
÷가중평균유통보통주식수	5,969,783	5,969,783	5,969,783	5,970,672
기본 보통주 주당이익(단위 : 원)	899	2,396	1,909	5,234

(2) 우선주

(단위:백만원,천주)

구 분	당분기		전분기	
구 군	3 개 월	누 적	3 개 월	누 적
지배회사지분 분기순이익	6,105,039	16,277,059	12,967,428	35,560,808
분기순이익 중 우선주 해당분	739,585	1,971,857	1,570,918	4,307,955
÷가중평균유통우선주식수	822,887	822,887	822,887	823,094
기본 우선주 주당이익(단위 : 원)	899	2,396	1,909	5,234

나. 희석주당이익

회사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 없으며, 당분기 및 전분기의 기본주당이익과 희석주당이익은 동일합니다.

24. 현금흐름표:

가. 당분기 및 전분기 중 영업활동현금흐름 조정내역 및 영업활동으로 인한 자산부채의 변동은 다음과 같습니다.

(1) 조정내역

구 분	당분기	전분기
법인세비용	6,201,245	13,669,416
금융수익	(3,150,812)	(2,922,912)
금융비용	1,773,458	1,995,250
퇴직급여	828,596	705,644
감가상각비	20,026,883	18,569,050
무형자산상각비	826,921	1,020,676
대손상각비(환입)	(205,711)	46,742
배당금수익	(116,091)	(102,619)
지분법이익	(252,672)	(289,126)
유형자산처분이익	(223,067)	(272,452)
유형자산처분손실	103,079	59,334
재고자산평가손실 등	708,114	1,569,403
투자자산처분이익	(39,387)	(16,623)
기타	(82,146)	105,531
Л	26,398,410	34,137,314

(2) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(단위:백만원)

구 분	당분기	전분기
매출채권의 감소(증가)	(2,435,271)	(5,409,393)
미수금의 감소(증가)	(52,847)	858,372
선급금의 감소(증가)	(179,428)	47,854
장단기선급비용의 감소(증가)	307,985	(221,570)
재고자산의 감소(증가)	(1,542,096)	(4,960,503)
매입채무의 증가(감소)	869,972	1,189,019
장단기미지급금의 증가(감소)	(1,298,315)	(3,350,738)
선수금의 증가(감소)	201,201	(126,106)
예수금의 증가(감소)	(136,253)	33,325
미지급비용의 증가(감소)	(3,756,007)	(3,989,982)
충당부채의 증가(감소)	1,801,921	2,161,806
퇴직금의 지급	(265,132)	(271,804)
기타	(987,477)	(2,231,773)
Л	(7,471,747)	(16,271,493)

나. 당분기 중 리스부채와 관련하여 발생한 원금 상환에 따른 현금유출액(재무활동)은 494,828백만원, 이자비용 현금유출액(영업활동)은 76,891백만원입니다.

25. 재무위험관리:

연결회사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운용하고있습니다. 특정 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다.

재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다.

해외 주요 권역 별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.

연결회사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원 가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있 습니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다.

연결회사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 발생시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환 포지션 발생을 최대한 억제하고 있습니다. 연결회사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 헷지 목적 이외의 외환거래는 금지하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

연결회사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융 자산으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직·간접적 투자수단을 이용 하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당분기 및 전기 포괄손익(법인세효과 반영 전)의 변동금액은 각각 39,770백만원 및 28.947백만원입니다.

(3) 이자율변동위험

변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치 변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다.

연결회사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율 변동위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다.

나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정·관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S&P A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규 거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 연결회사가 체결하는 금융계약은 부채비율제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 연결 회사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 연결회사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 연결회사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.

연결회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성위험을 사전 관리하고 있습니다. 이상징후 발견 시 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요 시 지역 금융센터 및 연결회사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 연결회사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.

또한 유동성위험에 대비하여 연결회사는 무역금융 등의 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 연결회사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 대규모 시설투자 의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험 을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 연결재무제표 상 금액을 기준으로 계산합니다.

연결회사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 S&P로부터 AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있습니다.

보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말
부 채	89,943,741	91,604,067
자 본	263,442,244	247,753,177
부채비율	34.1%	37.0%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분	당분기말		전기말	
구 분	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치	
금융자산					
현금및현금성자산	26,604,994	(*1)	30,340,505	(*1)	
단기금융상품	69,476,971	(*1)	65,893,797	(*1)	
단기상각후원가금융자산	4,021,901	(*1)	2,703,693	(*1)	
단기당기손익-공정가치금융자산	1,842,611	1,842,611	2,001,948	2,001,948	
매출채권	40,367,204	(*1)	33,867,733	(*1)	
상각후원가금융자산	134,641	(*1)	238,309	(*1)	
기타포괄손익-공정가치금융자산	8,728,038	8,728,038	7,301,351	7,301,351	
당기손익-공정가치금융자산	962,889	962,889	775,427	775,427	
기타(*2)	9,966,716	249,772	9,313,133	84,089	
소 계	162,105,965		152,435,896		
금융부채					
매입채무	11,422,269	(*1)	8,479,916	(*1)	
단기차입금	12,330,248	(*1)	13,586,660	(*1)	
미지급금	8,630,882	(*1)	9,779,287	(*1)	
유동성장기부채(*3)	792,467	(*1)	33,386	(*1)	
사채	1,008,058	1,059,938	961,972	964,182	
장기차입금(*3)	2,002,565	(*1)	85,085	(*1)	
장기미지급금(*2)	2,059,916	2,403	2,860,002	13,417	
기타(*2)	9,001,799	183,277	8,832,523	42,723	
소 계	47,248,204		44,618,831		

^(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

및 금융부채 10,876,035백만원(전기: 11,636,385백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다

^(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 9,716,944백만원(전기: 9,229,044 백만원

^(*3) 유동성장기부채와 장기차입금 중 리스부채는 기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외 하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	당분기말				
구 군	수준 1	수준 2	수준 3	계	
금융자산					
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,829,183	1	4,898,855	8,728,038	
당기손익-공정가치금융자산	147,782	25,954	2,631,764	2,805,500	
기타	_	249,772	_	249,772	
금융부채					
사채	_	1,059,938	_	1,059,938	
장기미지급금	_	_	2,403	2,403	
기타	_	183,277	_	183,277	

(단위:백만원)

구 분	전기말					
ㅜ 正	수준 1	수준 2	수준 3	계		
금융자산						
기타포괄손익-공정가치금융자산	2,884,633	-	4,416,718	7,301,351		
당기손익-공정가치금융자산	10,124	18,503	2,748,747	2,777,375		
기타	_	84,089	_	84,089		
금융부채	금융부채					
사채	_	964,182	1	964,182		
장기미지급금	_	-	13,417	13,417		
기타	_	41,639	1,085	42,723		

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.

- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격
- · 수준 2: 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)
- 수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 않는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

연결회사는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 수준 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 수준 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격
- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산 으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정 하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수

연결회사는 공정가치 서열 체계에서 수준 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다.

수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	공정가치	가치평가기법	수준 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금	금융자산			
(ズ) D. C. L. L	10.022	청그등론하이버	영구성장률	-1.0%~1.0%(0%)
(㈜말타니 	10,923	10,923 현금흐름할인법	가중평균자본비용	8.8%~10.8%(9.8%)
삼성벤처투자㈜	7 700	청그등론하이버	영구성장률	-1.0%~1.0%(0%)
	7,720	현금흐름할인법 ·	가중평균자본비용	17.5%~19.5%(18.5%)
Corning Incorporated	4 050 026	삼항모형	위험 할인율	4.3%~6.3%(5.3%)
전환우선주	4,058,926	6 S I S	가격 변동성	22.3%~28.3%(25.3%)
장기미지급금				
조건부금융부채	2,403	확률가중모형	확률적용률	50.0%

(4) 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위:백만원)

금융자산	당분기	전분기
기초	7,165,466	3,652,574
매입	3,142,151	247,848
애도	(3,277,968)	(59,039)
평가(당기손익)	25,104	14,064
평가(기타포괄손익)	384,555	335,396
기타(*)	91,311	1,176,132
분기말	7,530,619	5,366,975

(*) 기타는 회계변경누적효과 등을 포함하고 있습니다.

금융부채	당분기	전분기
기초	14,502	351,918
결제	(1,127)	(322,920)
평가(당기손익)	(11,617)	5,992
기타	644	862
분기말	2,403	35,852

(5) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석

금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.

민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

7 🖽	유리현	난 변동	불리한 변동	
ㅜ 正	당기손익	자본	당기손익	자본
기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	_	167,762	_	(126,446)

(*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0% ~ 1.0%)과 변동성(22.3% ~ 28.3%) 및 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

26. 부문별 보고:

가. 부문별 정보

연결회사는 전략적 의사결정을 수립하는 경영진(경영위원회)에게 보고되는 사업 단위를 기준으로 보고부문을 결정하고 있습니다. 경영위원회는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 영업이익 기준으로 검토하고 있습니다.

매출은 대부분 재화의 매출로 구성되어 있습니다. 연결회사의 보고부문은 조직 및 수익을 창출하는 제품의 유형을 기준으로 식별되었으며, 보고기간종료일 현재 보고부문은 CE, IM, 반도체, DP, Harman 등으로 구성되어 있습니다.

당분기와 전분기의 보고부문의 부문별 정보는 감가상각비, 무형자산상각비, 영업이익의 내부 거래조정이 배분된 후로 작성되었으며, 보고부문별 자산과 부채는 경영위원회에 정기적으로 제공되지 않아 포함하지 않았습니다.

(1) 당분기

(단위 : 백만원)

				DS				연결실체내	
구 분	CE	IM	계(*1)	반도체	DP	Harman	계(*1)	기업간	조정후금액
			게(*1)	한모제	DF			내부거래조정	
매출액	73,747,318	172,577,905	140,717,615	90,372,358	48,464,722	8,601,962	397,685,677	(227,169,556	170,516,121
내부매출액	(41,703,689)	(90,263,064)	(69,935,003)	(42,225,147)	(25,456,470)	(1,258,090)	(227,169,556	227,169,556	-
순매출액(*2)	32,043,629	82,314,841	70,782,612	48,147,211	23,008,252	7,343,872	170,516,121	_	170,516,121
감가상각비	399,274	923,822	17,790,165	12,842,033	4,922,067	249,594	20,026,883	_	20,026,883
무형자산상각비	25,044	76,592	415,722	332,651	77,747	171,518	826,921	_	826,921
영업이익	1,801,278	6,752,053	11,925,026	10,569,544	1,361,650	199,127	20,608,239	_	20,608,239

^(*1) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(2) 당3분기

				DS				연결실체내	
구 분	CE	IM	게(1)	HL C TII	00	Harman	합계(*1)	기업간	조정후금액
	계(*1) 반도체 DP	DP	DP		내부거래조정				
매출액	26,043,844	60,460,589	54,079,039	33,508,048	19,920,646	3,051,745	144,311,780	(82,308,309)	62,003,471
내부매출액	(15,109,080)	(31,206,495)	(27,443,094)	(15,920,936)	(10,658,383)	(420,512)	(82,308,309)	82,308,309	-
순매출액(*2)	10,934,764	29,254,094	26,635,945	17,587,112	9,262,263	2,631,233	62,003,471	-	62,003,471
감가상각비	132,025	305,284	5,773,945	4,138,141	1,627,925	88,150	6,545,815	-	6,545,815
무형자산상각비	8,325	25,633	184,491	157,554	25,172	58,956	321,745	_	321,745
영업이익	547,926	2,916,796	4,241,916	3,048,905	1,174,205	98,756	7,777,892	-	7,777,892

^(*1) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

^(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

^(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

(3) 전분기

(단위 : 백만원)

				DS				연결실체내	
구 분	CE	IM	계(*1)	반도체	DP	Harman	합계(*1)	기업간	조정후금액
			게(*1)	한도제	UF			내부거래조정	
매출액	69,020,638	165,178,323	183,721,916	130,205,866	49,961,288	7,912,289	427,436,384	(242,930,019	184,506,365
내부매출액	(38,699,109)	(87,820,191)	(92,916,865)	(62,662,375)	(26,670,515)	(1,620,241)	(242,930,019	242,930,019	-
순매출액(*2)	30,321,529	77,358,132	90,805,051	67,543,491	23,290,773	6,292,048	184,506,365	_	184,506,365
감가상각비	407,032	871,145	16,846,472	11,926,478	4,831,653	171,811	18,569,050	_	18,569,050
무형자산상각비	28,716	97,003	574,783	477,175	87,269	166,860	1,020,676	_	1,020,676
영업이익	1,347,200	8,660,035	38,018,029	36,806,613	1,644,879	89,203	48,086,070	_	48,086,070

^(*1) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

(4) 전3분기

			DS					연결실체내	
구 분	CE	IM	게(1)	HL C 뒤	DP	Harman	합계(*1)	기업간	조정후금액
			계(*1)	반도체	UP			내부거래조정	
매출액	24,653,460	54,437,539	70,658,901	47,900,414	21,769,702	2,686,602	153,076,001	(87,616,008)	65,459,993
내부매출액	(14,474,699)	(29,524,922)	(35,897,414)	(23,132,303)	(11,681,500)	(469,892)	(87,616,008)	87,616,008	-
순매출액(*2)	10,178,761	24,912,617	34,761,487	24,768,111	10,088,202	2,216,710	65,459,993	-	65,459,993
감가상각비	134,773	295,022	5,903,203	4,294,502	1,584,411	57,107	6,481,244	-	6,481,244
무형자산상각비	9,213	30,713	192,551	161,671	27,431	58,184	342,615	_	342,615
영업이익	558,986	2,221,241	14,564,055	13,650,341	1,101,089	80,978	17,574,865	-	17,574,865

^(*1) 기타는 별도로 표시하지 않았습니다.

^(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

^(*2) 부문별 순매출액은 기업 내 부문간 내부매출을 포함하고 있습니다.

나. 지역별 정보

당분기와 전분기의 지역별 영업현황(소재지 기준)은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위:백만원)

구	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	26,636,899	53,407,531	30,810,616	32,434,060	27,227,015	_	170,516,121
비유동자산(*)	92,909,605	10,766,839	6,609,862	11,833,968	10,785,955	(344,984)	132,561,245

^(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(2) 당3분기

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	10,422,240	19,689,111	10,766,389	11,084,404	10,041,327	1	62,003,471
비유동자산(*)	92,909,605	10,766,839	6,609,862	11,833,968	10,785,955	(344,984)	132,561,245

^(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(3) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	국내	미주	유럽	아시아 및 아프리카	중국	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	24,737,974	61,234,078	31,721,437	32,836,589	33,976,287	-	184,506,365
비유동자산(*)	93,699,847	10,055,368	6,070,517	11,846,848	8,784,903	(654,239)	129,803,244

^(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

(4) 전3분기

구 분	국내	미주	기 기	아시아 및 아프리카	상	연결실체내 기업간 내부거래조정	조정후금액
순매출액	9,950,388	22,471,989	10,188,062	10,438,224	12,411,330	1	65,459,993
비유동자산(*)	93,699,847	10,055,368	6,070,517	11,846,848	8,784,903	(654,239)	129,803,244

^(*) 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 및 공동기업 투자 등이 제외된 금액입니다.

27. 특수관계자와의 거래:

가. 매출 • 매입 등 거래 내역

당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(1) 당분기

(단위:백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
	삼성에스디에스㈜	63,288	_	1,581,365	301,686
	삼성전기㈜	44,358	-	1,767,700	16
관계기업 및	삼성SDI㈜	78,506	16,106	465,086	67,407
공동기업	㈜제일기획	24,801	_	622,250	958
	기타	720,805	2	7,904,289	192,211
	관계기업 및 공동기업 계	931,758	16,108	12,340,690	562,278
□ HFOI	삼성물산㈜	104,184	-	287,592	3,192,970
그 밖의 특수관계자	기타	149,012	1	828,046	480,637
- 국구선계 <i>자</i>	그 밖의 특수관계자 계	253,196	_	1,115,638	3,673,607
	삼성엔지니어링㈜	3,784	-	43,689	1,203,663
7151(40)	㈜에스원	14,465	-	300,832	11,777
기타(*2)	기타	95,319	38	309,888	267,265
	기타 계	113,568	38	654,409	1,482,705

^(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

^(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

(2) 전분기

(단위 : 백만원)

구 분	기업명(*1)	매출 등	비유동자산 처분	매입 등	비유동자산 매입
	삼성에스디에스㈜	59,533	_	1,562,247	272,066
	삼성전기㈜	47,651	_	1,631,481	_
관계기업 및	삼성SDI㈜	51,195	_	610,839	77,358
공동기업	㈜제일기획	24,768	_	649,160	3,258
	기타	734,731	-	7,180,346	146,075
	관계기업 및 공동기업 계	917,878	-	11,634,073	498,757
□ HFOI	삼성물산㈜	82,924	183	240,816	2,670,286
그 밖의 특수관계자	기타	123,339	I	759,604	629,321
コーセカス	그 밖의 특수관계자 계	206,263	183	1,000,420	3,299,607
	삼성엔지니어링㈜	2,753	-	17,180	981,671
71(1,0)	㈜에스원	27,761	258	294,703	25,651
기타(*2)	기타	119,609	_	288,532	190,119
	기타 계	150,123	258	600,415	1,197,441

^(*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사와의 거래 금액입니다.

동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

^(*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른

나. 채권 • 채무잔액

당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권 · 채무잔액은 다음과 같습니다.

(1) 당분기말

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
	삼성에스디에스㈜	3,517	548,717
	삼성전기㈜	1,854	381,885
관계기업 및 공	삼성SDI㈜	105,192	129,349
동기업	㈜제일기획	151	353,288
	기타	229,174	1,099,288
	관계기업 및 공동기업 계	339,888	2,512,527
□ H101	삼성물산㈜	270,178	1,270,683
그 밖의 특수관계자	기타	34,839	186,568
ㅋ푸근게지 	그 밖의 특수관계자 계	305,017	1,457,251
	삼성엔지니어링㈜	2,191	206,430
기타(*2)	㈜에스원	1,752	28,208
	기타	10,328	48,735
	기타 계	14,271	283,373

- (*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.
- (*2) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정 거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

(2) 전기말

구분	기업명(*1)	채권 등	채무 등
관계기업 및 공 동기업	삼성에스디에스㈜	5,294	490,611
	삼성전기㈜	3,518	163,668
	삼성SDI㈜	102,641	73,398
	㈜제일기획	241	465,517
	기타	282,849	1,067,439
	관계기업 및 공동기업 계	394,543	2,260,633
그 밖의 특수관계자	삼성물산㈜	225,606	1,725,547
	기타(*2)	19,676	183,395
	그 밖의 특수관계자 계	245,282	1,908,942
기타(*3)	삼성엔지니어링㈜	1,078	581,153
	㈜에스원	3,149	37,785
	기타	4,696	47,502
	기타 계	8,923	666,440

- (*1) 연결회사와 특수관계에 있는 개별회사에 대한 채권・채무 금액입니다.
- (*2) 채무 등 금액에 포함된 전기말 현재 삼성카드㈜와의 구매카드 미결제금액은 없습니다. 삼성카드㈜와의 연간 구매카드 약정금액은 2,543,000백만원이며, 전기 중 사용 및 상환한 금액은 각각 3,724,851백만원 및 4,846,182백만원입니다.
- (*3) 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.

다. 연결회사는 당분기 및 전분기 중 관계기업 및 공동기업에 9,822백만원 및 17,564백만원을 추가로 출자하였으며, 관계기업 및 공동기업으로부터 출자원금 1,437백만원 및 148백만원을 회수하였습니다. 또한 연결회사는 당분기 중 관계기업인 삼성전기㈜의 PLP 사업을 785,000백만원에 양수하였으며, 전분기 중 기업회계기준서 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사인 삼성중공업㈜에 대하여 204,055백만원을 추가로 출자하였습니다.

라. 연결회사가 당분기 및 전분기 중 특수관계자에게 지급 결의한 배당금은 1,246,411백만원 및 1,357,898백만원입니다. 또한, 기업회계기준서 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에게 당분기 및 전분기 중 지급결의한 배당금은 94,308백만원 및 104,206백만원입니다. 당분기말과 전기말 현재 배당과 관련한 미지급금은 존재하지 않습니다.

마. 연결회사가 당분기 중 특수관계자와 체결한 리스 이용 계약은 없으며, 특수관계자에게 지급한 리스료는 42.577백만원입니다.

바. 당분기 및 전분기 중 연결회사가 주요 경영진(등기임원)에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같습니다.

구 분	당분기	전분기
단기급여	5,021	7,100
퇴직급여	1,054	1,083
기타 장기급여	4,837	6,142

28. 사업결합:

당분기 중 발생한 주요한 사업결합 거래는 다음과 같습니다.

가. Corephotonics 지분 인수

연결회사의 종속기업 Samsung Electronics Benelux B.V.(SEBN)는 CIS 광학기술 및 우수 인력 확보를 위해 2019년 1월 28일자로 Corephotonics Ltd.의 지분 83.9%를, 2019년 3월 4일자로 8.5%를 인수하였습니다.

(1) 피인수회사의 개요

구 분	내 용	
피인수회사명	Corephotonics Ltd.	
본점소재지	Tel Aviv, Israel	
대표이사	David Mendlovic	
업종	카메라 솔루션 개발	

(2) 인수회계처리

(단위:백만원)

구 분	금 액
I. 이전대가	
사업결합 이전에 보유한 지분의 공정가치(*1)	13,236
추가 이전대가의 공정가치	160,214
총 이전대가	173,450
Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
현금및현금성자산	6,069
단기금융상품 등	19,354
매출채권 및 기타채권	1,199
유형자산	339
무형자산	100,598
기타자산	82
기타채무	236
이연법인세부채	23,138
기타부채	3,475
총 식별가능한 순자산	100,792
Ⅲ. 식별가능한 비지배지분으로 인식된 금액(*2)	77
Ⅳ. 영업권 (I- II + III)	72,735

- (*1) 사업결합 전에 연결회사의 종속기업인 SVIC 28호 신기술투자조합이 보유하고 있던 Corephotonics Ltd.의 지분 7.6%에 대하여 2019년 1월 28일 기준으로 공정가치를 재측정함으로써 기타비용 500백만원을 인식하였습니다.
- (*2) 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다.

Corephotonics가 2019년 1월 1일부터 연결대상에 편입되었다고 가정할 경우 편입될 매출 및 연결분기순손실은 845백만원 및 17,182백만원입니다. 또한 연결대상 편입 이후 Corephotonics로부터 발생한 매출 및 연결분기순손실은 526백만원 12,572백만원입니다.

나. PLP 사업 양수

연결회사는 2019년 4월 30일자 이사회 결의에 의거 2019년 6월 1일자로 차세대 패키지 기술 확보를 통한 반도체 경쟁력을 강화하기 위하여 관계기업인 삼성전기㈜의 PLP 사업을 785,000백만원에 양수하였습니다.

(단위:백만원)

구 분	급 액
Ⅰ. 이전대가의 공정가치	785,000
Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액	
재고자산	10,906
유형자산	398,984
무형자산	182,171
기타자산	1,561
기타부채	15,363
총 식별가능한 순자산	578,259
Ⅲ. 영업권 (Ⅰ-Ⅱ)	206,741

PLP 사업이 2019년 1월 1일부터 사업양수되었다고 가정할 경우 편입될 매출은 없으며 연결 분기순손실은 115,098백만원입니다. 또한 사업양수 이후 PLP사업으로부터 발생한 매출은 없으며 연결분기순손실은 45,286백만원입니다.